## 所謂"Dislocation ring"に就てのノート

Note on the So-called "Dislocation ring".

鹽 田 信 雄 (Nobuo Shi)TA)

Abstract:—Smakula and Klein observed prismatic slip in thallium halide optically after being punched on the surface of the crystal. Both multiplication process of slow moving dislocation as proposed by Frank and Read, and formation of dislocation ring from plate like precipitated vacancy as shown in Seitz's paper are available for the explanation of above observation.

An electron microscopical study on single crystal of silver chloride by the "print out" process is carried out with same idea above noted. And the influence of solute hydrogen atom on the shape of particles segregating in aluminium-copper and aluminium-copper-iron alloys from the standpoint of the theory of dislocation ring is discussed from the change of electrical conductivity and electron microscopical study.

From these experiments noticiable results are obtained as follows:

The existance of correlation between slip band and intermediate structure  $\theta$ ' and the recrystallization phenomena before aging process are caused by the solute atoms.

## (1) 緒 言

一般に金属の長方形面上の一点を打撃すると、その程度に應じて裏面には隋円状又は円 形に近い変形環(deformation ring)を生することが知られてゐる。塑性変形に依つて生 じた之等変形環が何等かの亡り現象と密接な関聯性のあることは思考される所であるが最 近 Smakula 及び Klein<sup>(1)</sup>に依る光学的研究から所謂 prismatic slip の傳播として 解釈されることが明瞭にされた。又一方電子顯微鏡による亡り帶の微細構造の観察から<sup>(3)</sup> Fig. 1 に示す様に一個の亡り面は最大約 2000 Å の亡りを起してその後 200 Å 程度の巾 を有する層狀亡り領域を構成してゆくことが知られてゐる。單一の轉位がこの様に約 10<sup>°</sup> 個の多数轉位となつて一つの亡り面上を通過することを意味する様な実驗事実を説明する 為に、Frank 及び Read<sup>(3)</sup>は一つの線轉位の運動から生ずる亡りの機構として遅い速度 の轉位によるその多重形成機構を考へ、この機構 (slip production)が本質的には結晶の 成長と類似するものであることを示した。即ち Fig. 2 に於ける ABC<sup>°</sup> を一個の線轉位, 而も AB は固定され外部應力に依つて BC<sup>′</sup> 部分が回轉を起し一回轉毎に一原子距離だけ



Fig. 1. Observation of fine structure on slip band in aluminuim by electron microscope. (after Heidenreich and Shockley)



Fig. 2. Multiplication processes for slow moving dislocations.

辷り方向に辷りを生じて螺線を構成してゆく如き考へである。

融液から結晶が凝固する場合,過飽和な多数の空格子が plate like に而も ring 狀に 析出してその周りに轉位を形成する可能性のあること, 従つて最も大きく変形に関與する 箇所であることが seitz に依つて示されたが<sup>(4)</sup>, 螺線の形成と之等輪狀轉位の考へは一面 では如上の層狀辷り領域の規則的構成に多大の暗示を與へるものと考へられる。 尚室格子 点の一部が溶質原子に依つて置換へられたり<sup>(5)</sup>, 或は母体格子間に侵入して存在する場合



Fig. 3. The by-passing of widely spaced obstacles by flexible dislocations. (After Orowan)

に以上の考へから前者では轉位の発生率を減 らす方向に,後者では増す方向に進むことが 期待される。然し乍ら熱処理過程(融液から の凝固をも含む)での双状及び ラセン狀轉位 に依つて板肤(数原子距離程度)に構成され る dislocation ring は基本的には溶質原子 により轉位周辺の應力の場(field potential) に作用して,より速かに結晶の表面或ひは何 等かの粒界に拡散,消滅又は停止される現象 か特に析出合金の様なものでは最も簡明且つ

139

顯著に認められる所であらう。溶質原子の存否に拘らす熱処理又は変形過程で Orowan<sup>(\*)</sup> は総括的にこの部分を flexible な轉位の存在箇所と考へて外部應力の増加でも容易に高 いエネルギー (Fig. 3. B)を除去しうる模型を提出してゐる。

## (2) 實 驗

## A) 打撃効果の傳播:

一例として他の報文で記述した様に<sup>(5)</sup>,塩化銀單結晶の感光過程では最も多く轉位上に 電子が捕獲される結果として銀微片を析出する可能性がある。打撃を與へた結晶の裏面に



Fig. 4. Prismatic slip observation in the single crystal of silver chloride caused by punching.

数 KW のアークを約 2hr. 当てた後電子顯微鏡に 依つて,そのレプリカを撮ると前記報告<sup>(5)</sup>の Fig. 6 の如き像が得られる。(a) は打撃部が裏面に作用す る中心附近,(b) はその外側を示したもので,黑色 部は完全に銀微片が析出して集合した状態, 黑環は 析出の不完全性(意味の嚴密性を欠くが)によるも のと考へられ変形環の形成が中心附近に認められる (a)。実際この感光試料を定着液に浸して未或ひは

不完全感光面を洗ひ落すと Fig. 4 の如く割然たる隋円狀近似の(打画面の如何で又形狀 も異る) 白層を認めることが出來る。

B) 析出性合金に溶質原子が固溶した場合の焼戻し効果:

一般の金属が結晶構造の不完全性から多少その性状には析出性を具備してわる。このこ とは加工学的に基礎的な面から採上げて見る必要のあることが痛感されてきたのは極く最 近のことである<sup>(7)</sup>。緒言に述べた様な seitz の考への基礎を為すものが,二次元的に而も 固溶体地に比して遥かに高い濃度換言すればより高いエネルギーを有する凝析出粒子を持

Content (%) Specimen	Al	· Cu	Fe
No. 1	96.3	3.7	
No. 2	95,89	3.7	0.41

Table	1.	Chemical	analysis	of	specimens.
T CLUIC			0,10,10,010	04	90001110110+

つ合金の性質に 多少の暗示と関 聯性を受けてゐることは事実で あらう。

Table 1. に示す如き二種類 の試料に水素原子が 融液中で飽 和に固溶した時の試料との比較 実験を電子 観微鏡並びに 電氣抵 抗の面から檢討して見た。試料

は 520°, 2 hr. の溶体化処理を施しその水冷試料に 20% の圧延を行つたものと然らざる 二試料に就て, 300° で 30 min. 1 hr. 及び 1.5 hr. の焼戻操作を施したものである。電 子顯微鏡用レプリカとしては試料を過塩素酸系液にて電解研磨した後, 弗酸で軽くふき燐 酸アンモン飽和溶液中で陽極酸化して得られる。 析出合金の実験的研究から焼戻し過程は 次の如き変化で進行することが知られてゐる。

a: 固溶体→b: Guinier-Preston 領域(厚さ 1~2 原子層,直径約 40~50 Å)→c: 中間相  $\theta'$ (厚さ5原子層,径数 1.000 Å)→d: 最終狀態 CuAl<sub>2</sub> 化合物,実驗の目的とする所と顯微鏡の分解能から c 及び d の初期を檢討する必要がある。その結果を要約且つ図示すると次の如くなる。

Table 2. Relation between intermediate phase or compound and various alloys including hydrogen atoms after heing aged for 1.5 hr. at 300°.

Kind Specimen	Diameter of $\theta'$ (Å)	One blocks diameter of CuAl <sub>2</sub> Compound $(\mu)$
Al-Cu	3.500~4.000	about 0.3
Al-Cu-H	23,000	
Al-Cu-Fe	5,000	. about 0.7
Al-Cu-Fe-H	25.000	about 1

 1.5 hr. の焼戻を例に とると, Table 2. に示 す如く水素原子が固溶す ることに依つて中間相の 形状は大きく, 最終狀態 CuAh 化合物の 大きさ (1 ブロック) も比較的 大きい。

 Fig. 5 はその一例を示

 す。尚 1 hr. 焼兵前の

 加工によつて水素が固溶

する場合,特に中間相  $\theta'$  が (100) 面の或る方向に顯著に出現する。之は加工に依つて 生じたこり帯に  $\theta'$  が優先的に析出する結果であることは略々確定的である。このことは 30 min. 焼戻した圧延材にも僅かに認められる所である。 (Fig. 6)



×3.000 Fig. 5. Al-Cu-Fe allog after being aged for 1.5 hr. at 300°.



×3.00 Fig. 6. Al-Cu-Fe-H alloy after being aged for 1 hr. at 300° (Rolled Specimen).

次に上述の試料の電氣抵抗対燒戻時間曲線を Fig. 7 に示す。図から明らかな如く水素 固溶試料では燒戻時間と共に電氣抵抗が急速に減少する。このことは圧延試料で顯著であ る。以上が dislocation ring の形成,傳播その他に対する影響と密接な相関性のあるこ とは容易に考へられうることであるが詳しくは他誌<sup>(3)</sup>に報告する予定である。同時に水素 原子の固溶によつて再結晶(燒入又は加工再結晶)現象が時効硬化に先驅することを意味 する実驗事実は特に注目すべき事柄である。

	Specimen.		gueach	aging	aging after not
4.4	AC-Cu	ø	-	0	0
4.3 T	AE-G4 - H	4	27	Δ	A
4.2	M. Cu-Fe	р	- ¢-	0	I
1	AC-GA-Fe - H	ps	-\$-	Ģ	0
	•				



Fig. 7.

最後に終始,絕大なる実験上の支援を賜つた金属工学科の同僚たる有賀久氏に深甚なる 感謝の意を表す。

献

(昭和26年10月15日受付)

(1)	A. Smakula & M. W. Klein:	J. Opt. Soc. America. 39 (1949) 445
(2)	R. D. Heidenreich & W. Shockley :	J. Appl. Phys. 18 (1947) 1029
(3)	F. C. Frank & W. T. Read :	Phys. Rev. 79 (1950) 722
(4)	F. Seitz:	Phys. Rev. 79 (1950) 723
(5)	塩 田:	本誌.本号
(6)	E. Orowan :	J. Inst. Metals. (Symposium) (1947) 451
(7)	N. F. Mott & F. R. N. Nabarro :	Proc. Phys. Soc. 52 (1940) 86
(8)	岩村, 塩田, 有賀:	金属学会誌投稿予定

文

36

3